

1μA I_Q, 300mA Low-Dropout 线性稳压器

说明

LT1503 超低静态电流稳压器在待机模式下 具有低降压和低电流的特点。在空载时,LT1503 具有小于 1 µA 的静态电流,非常适合于备用 微控制单元系统,特别是要求闲置状态低功率耗 散的常开系统,如便携式和其他电池操作系统。 LT1503 保留了低压差调节器常见的所有功能, 包括低压差 PMOS 导通器件,短路保护和热停 机。

LT1503 具有 6v 的最大工作电压限制,0°C to 100°C 的工作温度范围,在整个输出电流、输入电压和温度范围内的输出电压精度为±2%。LT1503 提供 SOT89-3, SOT23-5 和 DFN1X1 表面贴装封装。

选型表

型号	封装	输出电压
	SOT89-3	
LT1503	SOT23-5	1.3 V to 5 V
	DFN1x1-4L	

特性

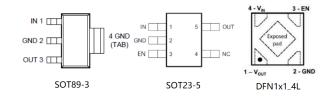
- 最大输入电压高达 6V
- 在全温度范围内输出电压精度 ± 2%
- 输出电流 300mA, 支持 450mA 峰值输出
- 超低静态电流 (I_Q = 1 μA)
- 在 I_{out} = 300 mA 时,V_{drop} 通常为 400 mV
- 内部热过载保护
- 内部短路电流限制

• 陶瓷电容器稳定

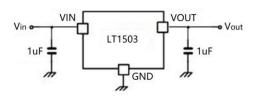
应用

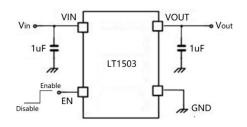
- 便携式, 电池供电设备
- 超低功耗微控制器
- 笔记本电脑

封装类型



典型应用电路



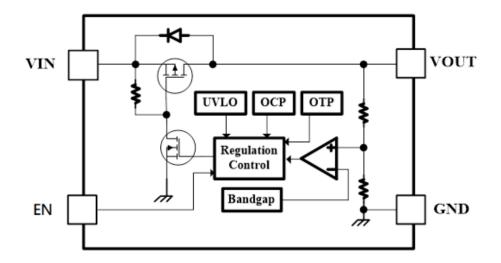


与陶瓷电容搭配使用可保持输出稳定

引脚定义

引脚名称	引脚序号	引脚序号	引脚序号	引脚功能
	SOT89-3	SOT23-5	DFN1X1	
VOUT	3	5	1	输出电压
GND	2,4	2	2	地
VIN	1	1	4	输入电压
EN	_	3	3	使能

功能框图



极限参数 (Note1)

•	VIN0.3 V to	+ 6.5 V
•	EN	+ 0.3 V
•	结温 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	125 °C
•	焊接温度 (Soldering, 10 sec.) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	300 °C
•	储存温度 · · · · · · · - 65 °C to	150 °C

建议工作条件

•	输入电压, VIN · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+2.5 V to +5.5 V
•	结温 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 °C to 125 °C

注 1: 超出列出的"绝对最大额定值"的应力可能会对设备造成永久性损坏。这些只是额定载荷,不暗示设备在 这些或任何其他条件下的功能操作,超出了规格的操作部分所示的条件。暴露在绝对最大额定值条件下可能会 影响器件的可靠性。

电气特性 $V_{\text{IN}}\text{=}V_{\text{OUT}}\text{+}1~\text{V},~I_{\text{OUT}}\text{=}1~\text{mA},~C_{\text{IN}}\text{=}C_{\text{OUT}}\text{=}1~\mu\text{F},~T_{\text{J}}\text{=}25~^{\circ}\text{C},~$ 除非有特别说明。

Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Тур	Max	Units
Output Voltage Accuracy	ΔV_{OUT}		-2%		2%	V
Line Regulation	ΔV_{LINE}	$V_{IN} = V_{OUT} + 1 V \text{ to } 5.5 V$		20	50	mV
Load Regulation	ΔV_{LOAD}	I _{OUT} =1 mA to 150 mA		13	25	mV
Load Negulation	△ V LOAD	I _{OUT} =1 mA to 300 mA		25	40	IIIV
Dropout Voltage	V_{DROP}	I _{OUT} =100 mA, V _{OUT} =3.3 V		130		mV
	V DROP	I_{OUT} =300 mA, V_{OUT} =3.3 V		400		
Quiescent Current	I_{Q}	T _J = 25 °C		1	2	μΑ
Current Limit	I _{CL}		360	560		mA
Enable high level	V_{ENHI}		0.6			V
Enable low level	V _{ENLO}				0.2	V
Power-supply rejection ratio	PSRR	f=1kHz		60		dB
Thermal Shutdown	T _{SD}			150		°C
Thermal Shutdown Hy	T _{SDHY}			20		°C

典型性能特性

 V_{IN} = V_{OUT} + 1V, I_{OUT} = 1mA, V_{OUT} = 3.3V, C_{IN} = C_{OUT} = 1μF, T_{J} = 25°C, 除非另有说明。

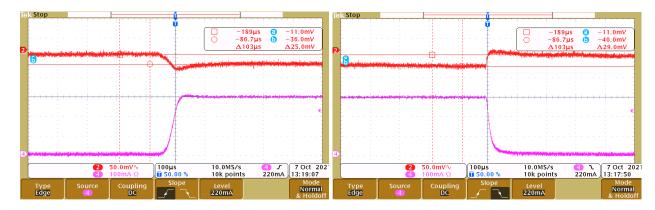


Fig 1. Load Transient (1mA to 300mA)

Fig 2. Load Transient (300mA to 1mA)

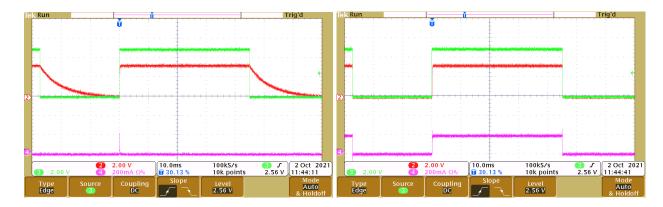


Fig 3. EN Start up (no load)

Fig 4. EN Start up (200mA load)

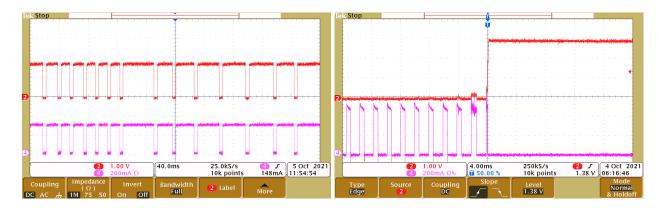
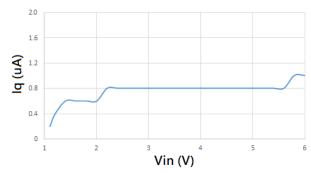


Fig 5. V_{IN} = 5V, V_{OUT} = 1.8V, heavy load OTP

Fig 6. V_{OUT} short to GND and release



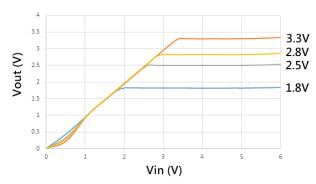
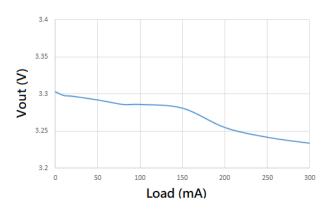


Fig 7. I_Q vs VIN ($I_{OUT} = 0$ mA)

Fig 8. V_{OUT} vs V_{IN} ($I_{OUT} = 1mA$)



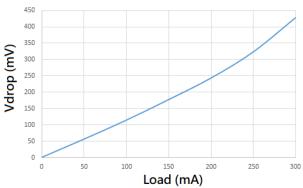
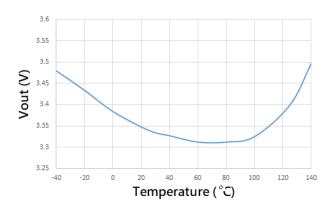


Fig 9. V_{OUT} vs Load

Fig 10. V_{DROP} vs Load)



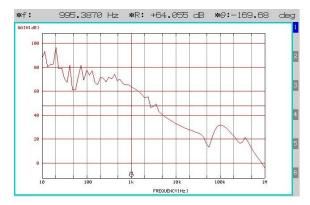
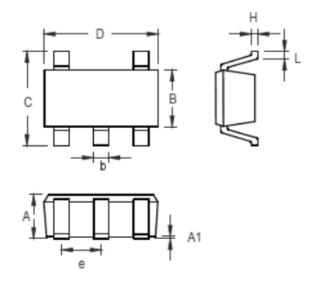


Fig 11. V_{OUT} vs Temperature (I_{OUT}=1mA)

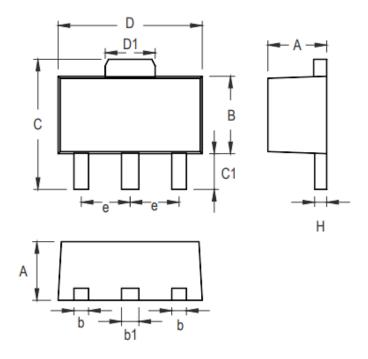
Fig 12. PSRR vs Frequency (V_{IN}=4.8V, V_{OUT}=1.8V)

封装尺寸



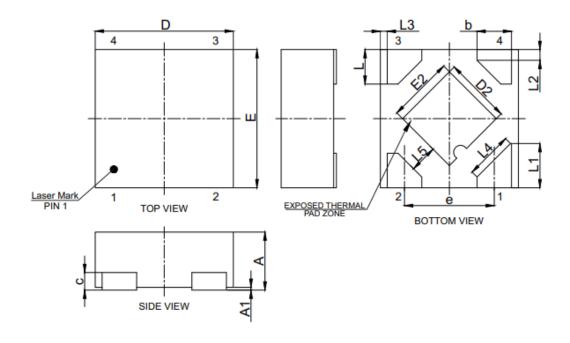
Cumbal	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches		
Symbol	Min	Max	Min	Max	
Α		1.25		0.049	
A1	0.04	0.10	0.002	0.004	
В	1.50	1.70	0.059	0.067	
b	0.33	0.41	0.013	0.016	
С	2.60	3.00	0.102	0.118	
D	2.82	3.02	0.111	0.119	
е	0.95		0.0	37	
Н	0.15	0.19	0.006	0.007	
L	0.30	0.60	0.012	0.024	

SOT-23-5 Surface Mount Package



Comple el	Dimensions	In Millimeters	Dimensions In Inches		
Symbol	Min	Max	Min	Max	
Α	1.40	1.60	0.055	0.063	
b	0.38	0.46	0.015	0.018	
В	2.40	2.60	0.094	0.102	
b1	0.46	0.56	0.018	0.022	
С	3.95	4.25	0.156	0.167	
C1	0.89	1.20	0.035	0.047	
D	4.40	4.60	0.173	0.181	
D1	1.62	1.83	0.064	0.072	
е	1.5		0.0	159	
Н	0.38	0.42	0.015	0.017	

3-Lead SOT-89 Surface Mount Package



Obal	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches		
Symbol	Min	Max	Min	Max	
Α	0.35	0.40	0.014	0.016	
A1	0.00	0.05	0.000	0.000	
b	0.20	0.30	0.008	0.012	
С	0.07	0.17	0.003	0.007	
D	0.95	1.05	0.037	0.041	
D2	0.38	0.58	0.015	0.023	
е	0.	65	0.026		
E	0.95	1.05	0.037	0.041	
E2	0.38	0.58	0.015	0.023	
L	0.20	0.30	0.008	0.012	
L1	0.27	0.37	0.011	0.015	
L2	0.08		0.003		
L3	0.05		0.002		
L4	0.34		0.013		
L5	0.	20	0.008		

DFN4 Surface Mount Package

声明

在未经列拓科技同意下不得以任何形式或途径修改本公司产品规格和数据表中的任何部分以及子部份。列拓科技在以下方面保留权利(包括但不限于如下的方面):

修改数据单和/或产品、停产任一产品或者终止服务不做通知;建议顾客获取最新版本的相关信息,在下定订单前进行核实以确保信息的及时性和完整性。所有的产品都依据订单确认时所提供的销售合同条款出售,条款内容包括保修范围、知识产权和责任范围。

列拓科技保证在销售期间,销售的产品符合国家标准和行业要求,产品的性能按照本公司的标准进行保修和维护。公司认为有必要维持此项保修,会使用测试和其他质量控制技术。除了政府强制规定外,其他仪器的测量表没有必要进行特殊测试。

顾客认可本公司的产品的设计、生产的目的不涉及与生命保障相关或者用于其他危险的活动或者 环境的其他系统或产品中。出现故障的产品会导致人身伤亡、财产或环境的损伤(统称高危活动)。人 为在高危活动中使用本公司产品,本公司据此不作保修,并且不对顾客或者第三方负有责任。

列拓科技将会提供与现在一样的技术支持、帮助、建议和信息,(全部包括关于购买的电路板或其他应用程序的设计,开发或调试)。特此声明,对于所有的技术支持、可销性或针对特定用途,及在支持技术无误下,电路板和其他应用程序可以操作或运行的,本公司将不作任何有关此类支持技术的担保,并对您在使用这项支持服务不负任何法律责任。